

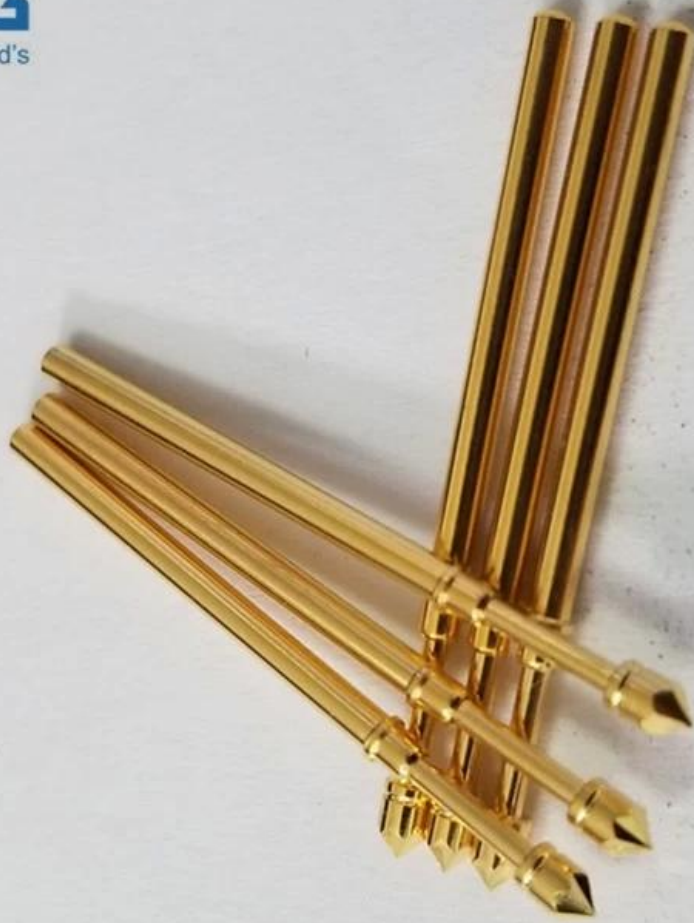
100mil ICT-Testsonde SF-PA1.65 BY 32.3-LM2.0

Spezifikationen

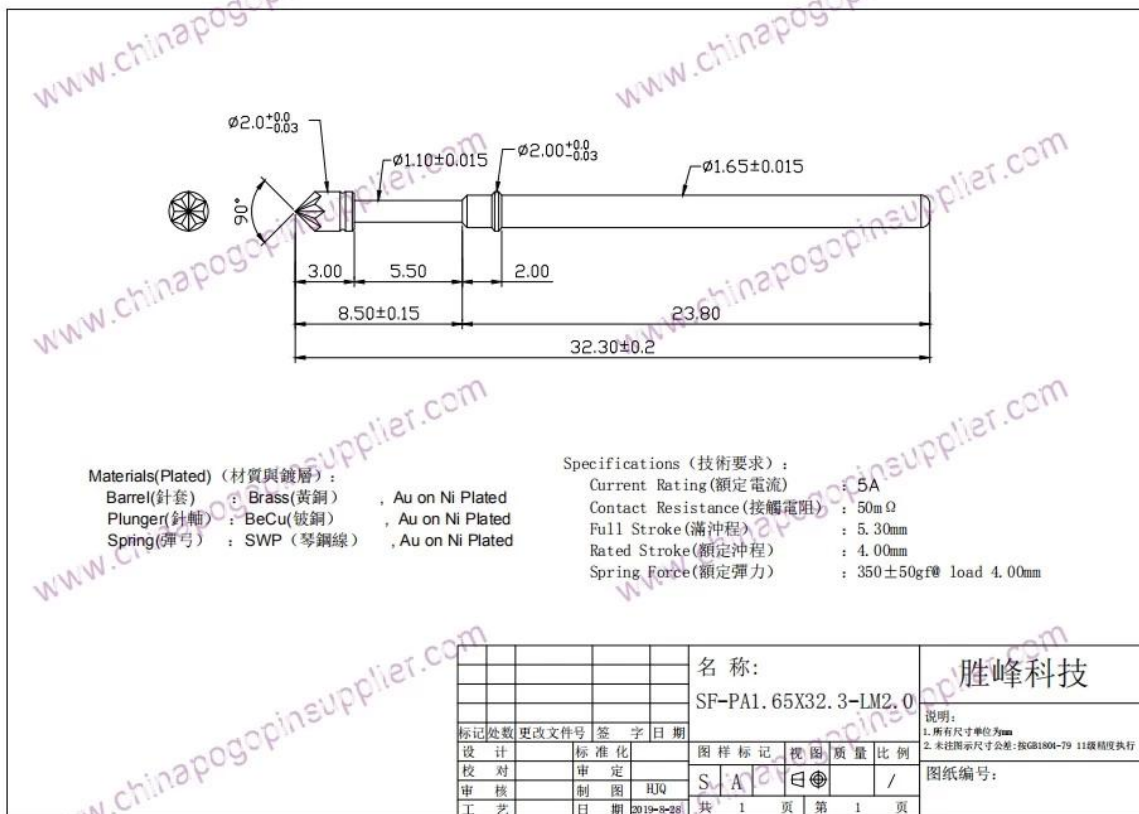
Marke	SFENG
Modell	SF-PA1.65X32.3-LM2.0
Kolben	BeCu
Körper	Messing
Frühling	SWP
Federkraft	350 g ± 50 g
Arbeitsreise	4,0 mm
Überzogen	Vergoldet
Kontakt Widerstand	50 mΩ
Aktuelle Ration	5A
Voller Hub	5,30 mm
MOQ	1000
Vorlaufzeit	7-15 Tage nach Bestätigung der Bestellung

Kundenspezifisches Sondenstiftbild

SFENG
The China's The World's



Kundenspezifische Sondenstiftzeichnung



unser Service

1. Schnelle Antwort.
2. Kundenspezifisch wird akzeptiert.
3. Kurze Produktionszeit und schnelle Lieferung.
4. Hohe Qualität und guter Preis.

Hauptprodukte

Federbelasteter Stift (einzeln) für PCB-, ICT- und FCT-Tests;

Federstift (Stecker) zum Herstellen einer Verbindung zwischen zwei Leiterplatten zum Laden, Positionieren, Batterien, Halbleitern und Verstärkern; Verbindungsanwendungen;

BGA- und Halbleitertest-Doppelendsonde;

Universalstift ohne Feder, Farbnadel, LM-Stift QZ und VZ-Serie;

Hochstromsonde, die Sondenschalter, Kondensatornadel;

Pier und Verstärker; Steckdose / Steckdose;

Andere verwandte elektronische Komponenten, 30 # OK-Leitung, Vorrichtungsschloss, POM, Eisenscharniere usw.

Fertigungsprozess



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products

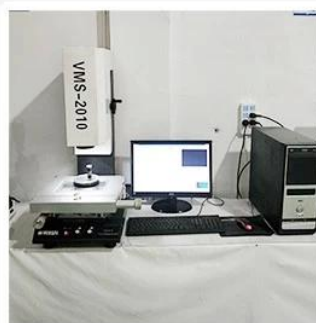


6. Packing

Ausrüstung testen



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

Verpackung & Lieferung

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

